

集積化MEMSシンポジウム分野一覧

	分野	センサシンポの分野（参考）
1	成膜技術および新材料	設計・製作技術
2	エッチング及び犠牲層除去技術	マイクロ・ナノシステム, MEMS/NEMS
3	プロセス技術, CMOS-MEMS技術, 集積化技術, プロセス材料	センサ・アクチュエータシステム
4	3D形成技術, TSV, 再配線, 平坦化, 貼り合わせ技術	フィジカルセンサ
5	バイオデバイス, $\mu$ TAS, 生体用関連デバイス, 生体材料	ケミカルセンサ
6	RF-MEMS技術, エネルギーハーベスト技術, アクチュエータ	バイオセンサ
7	NEMS, ナノツールおよび機能性メンブレン技術	バイオマイクロナノシステム
8	IoT, ウェラブル端末用デバイスとシステム	企画セッション（エレクトロニクス実装学会連携）
9	デバイス設計, 回路設計, シミュレーション, 統合設計技術およびCAD関連	
10	実装技術	
11	信頼性および評価技術	
12	その他（環境, 省エネ, 農業関連デバイス）	